PAT-NO:

JP356113470A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 56113470 A

TITLE:

MANUFACTURE OF INK JET HEAD

PUBN-DATE:

September 7, 1981

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

UEISHI, YUKIHIRO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

RICOH CO LTD

N/A

APPL-NO:

JP55017577

APPL-DATE: February 15, 1980

INT-CL (IPC): B41J003/04, B05B001/02, G01D015/18

US-CL-CURRENT: 29/890.1

ABSTRACT:

PURPOSE: To improve the reliability of an ink jet head and increase printing accuracy by a method wherein glass paste with the low melting point is printed on a multinozzle plate consisting of a silicon monocrystal in a screen shape, the paste is melted and the multinozzle plate and liquid-chamber structures are connected.

CONSTITUTION: The surfaces of a multinozzle plate 1, in which a silicon monocrystal wafer is photoetched in an anisotropic shape and a plurality of nozzles 2 are made up, and glassy liquid-chamber strcutures 3 are grease-removed, washed and dried. Glass paste 5 with the low melting point is printed on a connecting surface of the multinozzle plate in a screen shape in beltlike patterns surrounding each nozzle. The glass paste printed is dried for 15min at 125°C, and a solvent section is previously evaporated. The liquid-chamber structures and the multinozzle plate are stacked, baked (for 15∼30min at 380∼450°C), and connected.

COPYRIGHT: (C)1981,JPO&Japio

Last Available Copy

(19) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩ 公開特許公報 (A)

昭56—113470

⑤Int. Cl.³ B 41 J 3/04 B 05 B 1/02 # G 01 D 15/18 識別記号 103 庁内整理番号 7231-2C 7112-4F 6336-2F ❸公開 昭和56年(1981)9月7日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

匈インクジェットヘッドの製造方法。

願 昭55-17577

②出 願 昭55(1980) 2月15日

⑫発 明 者 上石幸拓

20特

東京都大田区中馬込1丁目3番

6 号株式会社リコー内

⑪出 願 人 株式会社リコー

東京都大田区中馬込1丁目3番

6号

個代 理 人 弁理士 星野恒司

外1名

划 細

1. 発明の名称 インクジェットヘッドの製造方法

2. 特許請求の範囲

3. 克明の詳細な説明。

本発明は、インクジェット 記録装置における改 良されたベルチノメルインクジェットヘッドの製 造方法に関するものである。

従来、この種の装置は、複数のノメルを配設ししたマルチノメル版とインクに振動を与えるための振動子を有する液塞を設けた液塞構造体とを接動し、前記複数のノメルからインク商を吹射を配けたのでないないでないとインク商の大きさや噴射方向にはちつきが生じ、記録品質を著しく低下させる。

これに対し、シリコン単結晶ウェーハを異力性ホトエッチングして均一なノズルを形成するようにしたマルチノズル板が知られている(例えば、特開昭 51-87924 号公報総照)。このマルチノズル板は、結晶の(100)面が表面に平行に配向するように切り出されたシリコンウェールと水と合はエチレンジアミンと使用して孔あけるとうになって、対策では、各ノズルの形状や寸法が均一になるという特徴がある。そしてこのマルチ

- 1 -

inst Available Copy

ノズル 飯と被塞 構造体とをエポキシ樹脂の如き有機物接着剤を用いて接滑したインクジェットヘッドが提案されている。

しかしながら、マルチノズル板と液室構造体とを有機物接附剤で接合した場合、インク液が一般にアルカリ水溶液(pH ≈ 10)であるため時間の経過とともに接触剤を彫過させ、接合部が劣化するので信頼性が極めて低い。

また、シリッンの熱膨張係数が略 4.2×10⁻⁶/C であるのに対し、エポキン樹脂のそれは 30×10⁻⁶ ~ 65×10⁻⁶/C と 1 桁の差があり、さらに大きい熱膨低係数を有する金属の液室構造体に接合すると、使用状態で加わるに一トサイクルによって接合部に応力がかかり、次第に劣化して接合部にクラックが入ったり、ついにはシリコン単結晶のマルチノメル板を破壊するに至る。

この無膨張係数の差による接合部やマルチノズル板の破壊は、マルチノズル板の面積が通常の半導体器子に比較して非常に大きいので、半導体素子のダイボンディングに用いられる共晶合金やは

- 3 -

において然彫張係数の差による応力がかかり、マルチノズル板を破壊することがある。

接合工程を詳述すると、まず、マルチノズル板 1と被室構造体3の表面を脱脂洗浄して乾燥する。 次に、・ルチノズル板1の接合面に各ノズル2を 特別服56-113470 (2)

んだのろう付けによる接合でも同様に発生する。 実験の結果、シリコンの無膨張係数と結合材また は液室構造体のそれとの差が 5×10⁻⁶/C 以上ある とクラック等が発生することが判明した。

さらに、有機物接着剤は硬化促進のために硬化剤が添加されているので常温においても硬化が逃み、そのため作業性が悪く、量産性に劣る。また、有機物接着剤は加熱硬化の過程において流動し場く、ノズル部に流れて目づまりが発生したり、接着剤の厚さにはらつきを生じ、液室構造体とノズル板との平行度が損なわれる等の欠点があった。

以上のことから、シリコン単結晶のマルチノス
ル板を使用する場合は、液室構造体と接合材材
質を、特に無膨張係数と耐薬品はを考慮して必が
することが極めて重要である。あわせて、シリッ
と単結晶のマルチノメル板と対流室構造のマルチノスル板のからする。接合温度がかから、接合温度がかからは、高温から常温への冷却過程

- 4 -

取り巻くような帯状のパターンで、低級点 リラスペースト 5 (例えば、 ESL 社製のシーリングガラスペースト 4 4017)をスクリーン印刷する。印刷した低級点ガラスペースト 5 は 125 で、15 分の乾燥で溶剤分を予め蒸発させる。続いて、第2 図のように、液室構造体 3 とマルチノズル板 1 とを取ねて焼成 (380 ~ 450で・15~30分)し、接合する。

以上のように構成された本実施例では、熱膨 張係数が、シリコンは 4.2×10⁻⁶/C、低融点 ガラスは 7.0±3×10⁻⁶/C、液室構造体 (例をばコーニング 社製のパイレックスガラス)は 3.3×10⁻⁶/C と、近似した 材質を選択しているので動作中にかわるに 一トサイクルに対してもクラックの発性や砂破の心配はなく、を合材としての低酸による ののは耐寒品性に優れているのでインク液による形 ねや腐食の心配もなく、種めて信頼性の高いと ののに 低酸点ガラスペーストは 印刷性に優れ 印刷で ので作業性がよく、しかも均一な膜厚に印刷で さ

Best Available Copy

特開昭56-113470 (3)

るとともに、印刷したパターンは略その形状を維持して溶験するので各ノメル2の周囲における接付状態が一般になり、マルチノメル板1と液室構造体3との平行度も保たれ、インクの噴射特性が
均一になる等の効果がある。

なお、本実施例では、低酸点ガラスペーストをマルチノメル板に印刷したが、液室構造体の側に印刷してもよい。また、液室構造体の材質としてステアタイトやアルミナ等の磁器(熱彫張係数6×10⁻⁶~7×10⁻⁶/C)、コパール合金(熱膨張係数4.7×10⁻⁶/C)などを使用してもよい。

以上説明したように、本発明によれば、シリコン 単結晶のマルチノメル 板または液室構造体のいいずれかー 方に低融点 ガラスペーストをスクリーン印刷し、これを溶験してマルチノメル板と液室構造体とを接合することにより、マルチノズルインクシェットヘッドの信頼性を向上するとともに、

4. 図面の簡単な説明

第1図および第2図は本発明の1実施例の構成

を示す図で、第1図はマルチノズル板の接合値を示す図、第2図はインクジェットヘッドの部分の 断面図である。

1 …… マルチノズル板、 2 …… ノズル、

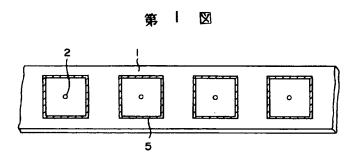
3 …… 液室構造体、 4 …… 液室、

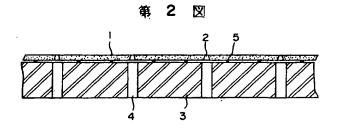
5 …… 低触点ガラスベースト。

特許出願人 株式会社 リ コー

代理人 星野 恒司

鈴 木 和 夫





- 8 -